

2026 成工論壇

AI算力新基建 - 先進封裝 × 矽光子 × CPO

敬愛的校友、產業界先進、師長與同學們：

在人工智慧迅速發展、成為推動產業轉型與學術創新的關鍵時代，國立成功大學工程科學系誠摯邀請您參與【成工論壇：AI算力新基建 - 先進封裝 × 矽光子 × CPO】。

本論壇將邀請多位來自學界與業界的專家及校友，分享AI技術在工程科學領域的最新應用成果與挑戰，從先進封裝整合算力與記憶體，到矽光子突破高速資料傳輸瓶頸，再進一步發展CPO光電整合，開啟高速、低功耗、高頻寬的新世代運算架構。

我們誠摯地期盼您蒞臨，與我們一同探討AI科技與工程整合的無限可能！

活動名稱	成工論壇：AI算力新基建 - 先進封裝 × 矽光子 × CPO
主辦單位	國立成功大學 工程科學系
活動日期	115年11月7日（星期六）上午9:30
活動地點	成大工程科學系 越生講堂
對象邀請	成大校友、產學界專家、教師與學生

論壇議程

時間	議程內容	講者
9:30-9:40	開場致詞	沈孟儒 校長（邀請中）
9:40-10:20	應用於光互連的高頻寬積體電路設計	許伯彰 學長 (沛達光電股份有限公司董事長)
10:20-10:40	中場休息	茶點時間
10:40-11:20	先進封裝：從傳統封裝來看如何透過2.5D/3D整合技術來大幅提升不同晶片之間的運作效率	施 韋 學長 (閱康科技股份有限公司總經理)
11:20-12:00	矽光子技術：從光通訊晶片到光子量子電腦	李哲明 老師 (成功大學工程科學系教授)

敬邀您撥冗出席，讓我們共創AI工程的智慧未來！
謹此敬邀

財團法人國立成功大學工程科學文教基金會 董事長 陳銘聰
成功大學工程科學系 系主任 賴槿峰 敬上

成工



工程科學系61週年系慶

活動流程表

謹訂於中華民國 115年11月7日（星期六）舉辦本系61週年系慶
暨表揚傑出成就系友等活動，恭請蒞臨指導。

活動流程

時間	節目	地點
12:00-13:00	午餐	系館中庭
13:00-13:30	系友報到	系館大廳
13:30-16:30	畢業系友紀念頒獎 & 經驗分享 系友傑出成就獎頒獎 & 經驗分享	越生講堂
16:30-17:00	團體大合照、系館巡禮	系館中庭草坪
18:00~	成大校友之夜（晚餐）	中正堂

參加回條

姓名：_____

畢業年度：博 / 碩 / 學 _____ 級

服務單位：_____

手機：_____

Email：_____

請勾選參加的活動：

- ☐ 「成工論壇」：參加人數 _____
- ☐ 「系慶大會及午餐」：參加人數 _____
- ☐ 「成大校友之夜」：參加人數 _____

請於**115年10月23日前報名** 網址：<https://forms.gle/qn8yXVmv5cPv4pYN7>

或以傳真或 mail 向系辦公室聯絡：

電話 06-2097674 或 06-2757575轉63305 方小姐 | 傳真 06-2766549 | E-mail: nelly@mail.ncku.edu.tw

敬邀您撥冗出席，讓我們共創AI工程的智慧未來！
謹此敬邀

財團法人國立成功大學工程科學文教基金會 董事長 陳銘聰
成功大學工程科學系 系主任 賴槿峰 敬上

